

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

1. MATERIAL & FINISH: (127-0711-321)

- 1.1 BODY: GOLD PLATED BERYLLIUM COPPER
- 1.2 CONTACTS: GOLD PLATED BERYLLIUM COPPER
- 1.3 INSULATORS: PTFE (TEFLON)

2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

- 2.1 IMPEDANCE: 50 OHMS
- 2.2 FREQUENCY RANGE: DC - 26.5 GHz
- 2.3 VSWR: 1.25 MAX (0-18 GHz), 1.50 MAX (18-26.5 GHz)
- 2.4 WORKING VOLTAGE: 335 VRMS MAX AT SEA LEVEL
- 2.5 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 VRMS MIN AT SEA LEVEL
- 2.6 INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGOHM MIN
- 2.7 CONTACT RESISTANCE:
CENTER CONTACT: INITIAL 6.0 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE
OUTER CONDUCTOR: INITIAL 2.0 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE
- 2.8 CORONA LEVEL: 190 VOLTS MIN AT 70,000 FEET
- 2.9 RF HIGH POTENTIAL WITHSTANDING VOLTAGE: 325 VRMS MIN AT 4 & 7 MHz

3. MECHANICAL SPECIFICATIONS:

- 3.1 INTERFACE DESIGN: 1AW MIL-STD-348, FIG. 326-2, SERIES SMP, FULL DETENT
- 3.2 ENGAGEMENT FORCE: 15 LBS MAX PER POSITION
- 3.3 DISENGAGEMENT FORCE: 5 LBS MIN PER POSITION
- 3.4 CONTACT RETENTION: 1.5 LBS MIN AXIAL
- 3.5 DURABILITY: 100 CYCLES MIN

4. ENVIRONMENTAL:

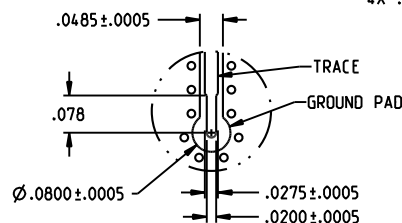
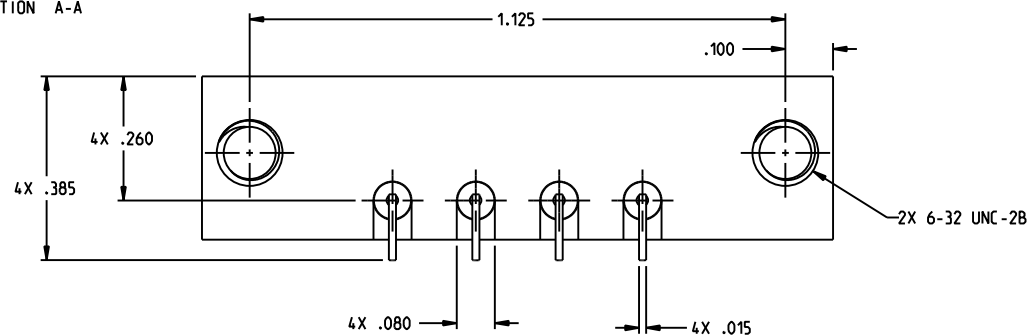
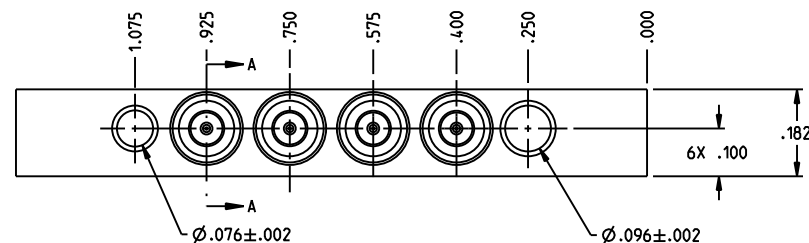
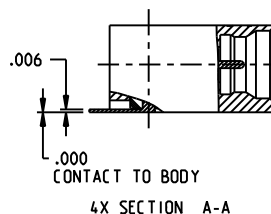
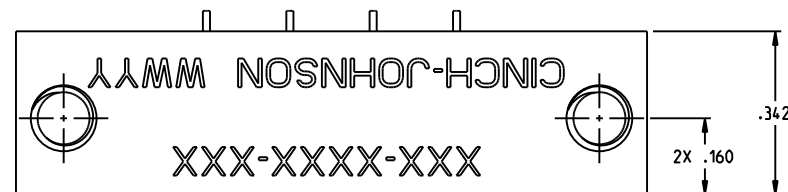
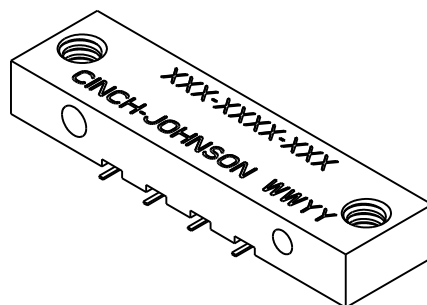
- 4.1 (MEETS OR EXCEEDS THE APPLICABLE PARAGRAPH OF DSCC DWG NO. 94007)
- 4.2 OPERATING TEMPERATURE: -65°C TO 165°C
- 4.3 THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B, EXCEPT 165°C HIGH TEMP
- 4.4 MECHANICAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION I
- 4.5 CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B
- 4.6 VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION D
- 4.7 MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106, EXCEPT STEP 7B OMITTED

5. REFERENCE DIMENSIONS FOR 50 OHM GROUND CPW LINE, USING ROGERS RO4003, 16 MIL HIGH FREQUENCY CIRCUIT BOARD SUBSTRATE:

- 5.1 TRACE WIDTH = 27.5 MILS
- 5.2 GROUND GAPS = 10.5 MILS
- 5.3 CONDUCTOR THICKNESS = 1.4 MILS (INCLUDES PLATING)
- 5.4 MAINTAIN SOLID GROUND PLANE BELOW HF SUBSTRATE.
- 5.5 PLACE 16 MIL DIA. GROUND VIAS ON BOTH SIDES OF COPLANAR WAVEGUIDE LINE AT 50 MIL INTERVALS ALONG ENTIRE LENGTH.
- 5.6 IMMERSION GOLD PLATE (ENIG) ALL CONDUCTORS PER IPC-4552.
- 5.7 ALL HOLES PLATED THRU ENTIRE CIRCUIT BOARD STACKUP.
- 5.8 HOLE PATTERNS SYMMETRICAL ABOUT CENTER OF CPW TRACE.

6. PACKAGING:

- 6.1 127-0711-321: 1 PER BAG



MOUNTING FOOTPRINT
(EACH PORT, TOP VIEW)

			JOHNSON	
			127-0711-321/330	
			11/16/15	
			1 OF 1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9